**中原大學電子工程學系專題實作指導老師同意書**

|  |  |
| --- | --- |
| 108-2學期～109-1學期 | 填表日期：\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
| 領域： | □ 半導體 | □ 晶片設計 | □ 通訊系統 |
|  | 班級 | 學號 | 姓名 | 手機 |
| **組 長** |  |  |  |  |
| 組員2 |  |  |  |  |
| 組員3 |  |  |  |  |
| 組員4 |  |  |  |  |
| 預定專題題目： |  |
| 指導老師簽名： |

 ※組長須負責上傳專題進度報告、專題報告至i-learning。

【指導老師留存聯】

**中原大學電子工程學系專題實作指導老師同意書**

|  |  |
| --- | --- |
| 108-2學期～109-1學期 | 填表日期：\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
| 領域： | □ 半導體 | □ 晶片設計 | □ 通訊系統 |
|  | 班級 | 學號 | 姓名 | 手機 |
| **組 長** |  |  |  |  |
| 組員2 |  |  |  |  |
| 組員3 |  |  |  |  |
| 組員4 |  |  |  |  |
| 預定專題題目： |  |
| 指導老師簽名： |

※組長須負責上傳專題進度報告、專題報告至i-learning。

【系辦留存聯】

注意事項：●請務必團隊合作，**每組2~4人**。

 ●此聯請於108-2學期 **109年2月27日(星期四)前**交至**系辦**。**(每組交1份，請勿遲交!!~歡迎提前繳交~)**